

ACE 2 BASIC & PRO -MATRIISIKAMERAT

Compression Beyond-, Pixel Beyond- ja PGI-toiminnot

A2A3840-13GM PRO
ace 2 PRO, 8.3MP IMX334 13fps GigE mono



- 2.3 - 24.4MP resoluutiot
- 5GigE, GigE ja USB3.0 rajapinnat
- IMX- ja GMAX kennot
- PRO malleissa ainutlaatuiset compression ja pixel beyond ominaisuudet
- GigE kameroissa PoE virransyöttö

TUOTEKUVAUS

Pro-sarjan kamerat sopivat sovelluksiin, joissa kameralta edellytetään vaativampia tehtäviä ja maksimaalista suorituskkyä uusien Compression Beyond- ja Pixel Beyond- sekä PGI- ominaisuuksien avulla.

Compression Beyond-toiminnolla voidaan kompressoida kuvadataa suoraan kamerasarjan FPGA:lta reaaliajassa vaikuttamatta kuvanlaatuun. Haluttu data voidaan myös tallentaa täydellä resoluutiolla tiivistetyssä muodossa säästämällä samalla tallennustilaa järjestelmässä.

Pixel Beyond-ominaisuudella voit muuttaa kuvan pikselin kokoa ja vaikuttaa näin kennon tärkeisiin ominaisuuksiin kuten resoluutioon ja signaali-kohinasuhteeseen (SNR). Tällä tavoin voidaan vaivatta simuloida muita kennonmalleja ja esimerkiksi helpottaa uudelleensuunnittelun käyttöönottoa ilman, että koko kuvantamisjärjestelmä olisi konfiguroitava uudelleen.

Kamerasarjat saatavana 5GigE, GigE ja USB3.0 rajapinnoilla.

Kameroissa 1 optoerotettu input ja 2 GPIO.

CE, RoHS, GenICAM, USB3 vision, GigE vision, UL, FCC, KC, EAC

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX334
Resoluutio	8.3MP
Max. tarkkuus	3840 x 2160 px
Kuvataajuus	13 fps
Kuvataajuus - Compression Beyond	36 fps
Pixel Beyond	Kyllä
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Rolling
Väylä	GigE
Pixel size	2 x 2

Kennon koko	1/1.8"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, EAC, RoHS, UL, GigE Vision
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Paino	105 g
Pituus	55,5 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	3,1 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C
Optiikkasovite	C-Mount

